

无锡市半导体行业协会会员单位登记表

企业盖章：

单位名称							
单位地址							
电话号码		传真号码		邮政编码			
单位网站							
主要产品及服务							
总经理	姓名		手机				
协会工作负责人	姓名		协会工作联系人	姓名			
	职务			职务			
	手机号			手机号			
	电话			电话号			
	传真号			传真号			
	E-mail			E-mail			
营业执照登记证号	(随寄营业执照登记证复印件)			国企 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/>			
投资总额	万元		控股股东				
职工总数	人			管理和技术人员	人		
晶圆制造业	年设计能力	万块/万只		制造工艺水平			
	投片总量	4-5 英寸	万片/月	8 英寸	万片/月		
		6 英寸	万片/月	12 英寸	万片/月		
	年销售收入	万元		年利税总额	万元		
年总产量	万块/万只						
封装测试业	设计能力			年利税总额	万元		
	年销售收入	万元		年封测量	万支		
	主要封装形式及型号						
设计业及设备材料业	主要产品类别			年销售收入	万元		
	产品工艺水平			年利税总额	万元		

单位负责人：（签字）

填报人：（签字）

年 月 日